This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

1

-:

(54) RESIN SEALED TYPE SEMICONDUCTOR DEVICE WITH HEAT SINK (11) 61-39555 (A) (46) 25.2.1986 (19) JP

(1) 61-39555 (A) (48) 25.2.1986 (19) JP (23) Appl. No. 59-158860 (22) 31.7.1984 (71) TOSHIBA CORP (72) TOSHIHIRO KATO(1) (51) Int. Cl⁻. Holl23:36

PURPOSE: To extend the life of titled device by a method wherein a semiconductor loading part is formed thicker than average thickness of lead frame to improve the radiating capacity while reducing especially transient heat resistance

and restraining temperature rise in case of switching operations.

CONSTITUTION: A semiconductor loading part 4 to be a bed 31 of lead frame is formed thicker than average thickness of lead frames 3. Then a semiconductor element pellet 5 is mounted on the semiconductor loading part 4 through the intermediary of a bonding member 6 such as solder etc. and then an electrode on the pellet 5 is connected to an inner lead of lead frame 3 by a metallic fine wire 7. Later a heat sink 2 is placed below a cavity of a transfer mold metal die and then the lead frame 3 is placed to be resin-formed. Finally the space between the semiconductor loading part 4 and the heat sink 2 is filled with thermoconductive epoxy sealing resin 1.

Wrest days

. .

⑩日本国特許庁(JP)

印特許出即公開

母公開特許公報(A)

昭61-39555

Mint Cl.

知別記号

厅内整理备号

母公開 昭和61年(1986)2月25日

H 01 L 23/36

6616-5F

等査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

8発明の名称

放熟板付街脂封止形半導体裝置

到特 取 昭59-158860

取 昭59(1984)7月31日 经出

母兒 明 者 加藤 母兒 明 者 小島

俊 埤 仲 次 郎

川崎市幸区小向東芝町1 株式会社東芝多摩川工場内 川崎市幸区小向東芝町 1 株式会社東芝多摩川工場内

砂出 既 人 株式会社東芝

川崎市幸区堀川町72番地

砂代 理 人 弁理士 諸田 英二

1. 只用の名品

胜然板付据看到此形甲等位获置

- 2. 特許出来の範囲
 - 1 組数又は控数の単数は菓子ペレットと、気 ペレットを厄転するための半端な信息感と、 食羊給はほれ部を食むする疾気金数型リード フレームと、耳ペレットと耳リードフレーム とも意味するための全意知のと、上南が盆り ードフレームの下面と所定の顔粒をへだてて 対点するように記載した政治被と、禁御降を 元 頃しかつ芸姓 熱板下面が設 出する ようにト ランスファ明ロお止する熱征を性明和とによ り収成される広然仮行衛路対止形半導体名置 において、江水県は豚紅部の内がモエリード フレームの平均内厚より厚くしたことを特徴 とする意料低行明原對止形半導体 疑辩。
- 年春年ほれ島がリードフレームのペッド部 であって、気リードフレームの他の部分と内 岸の異なる馬一郎はそ用いたものである特許

選挙の範蠡第1項記載の政院を付納額封止形

- 3 半導体は低部がリードフレームのペッド部 と発展技術との重合用よりなる特別数据の数 数据1項記載の数熱症付供配対止形準導体験 **87** .
- 3. 我明の詳細な説明

【兄朋のほぼ分り】

本見明は、電力用半切はな子などを拡散しこれ と絶殺された政治版を有する政治版付明日別止形 年毎年展開に関するもので、例えば常別哲学区別 要用パワートランジスタアレイなどに追用される。

【凡明の在城分野】

半帮体票子と経熱板と外絶技されている形式の 政治を行動原列止形半導体装置の創造の提案例 (特数的59-25158月) について以下の面にもとす を以明する。 男名区は上記年級は公司の外数中 重要 (本質明に任るものも外数は成じである)で あり、1年対止別数、2年時付かだけが外投に取 れている意味は、コロリードかだけが外面に取れ

11間電子 30555(2)

ているリードフレームである。 おち色は年世년 2の牙匠包である。 放然仮2はアルミニウム系 金属金から打貨加工して得られたものである。 政然長2と調査との任君を向上させるために終記 に元め込まれる辺(気4気を息)には低声が弱く なるように返し25及び26が、また財爵との界 **低にあたる上型に講27が形成されている。 放** 姓板がアルミニウムであるとアルミニウムの熱症 重点な(23、6×10ペンで)は耐能のそれ(24× 10ペンで)に近いのでお止止の広然症のそりはほ とんど問題にならないので上記の登し25及び 26世びに隣27を望けなくてもよいが、展系立 区の場合には何難との熱整筋係数差が大きいので この地し及び四年のエ夫が大切である。. 到6回 にリードフレーム3の平面色でありリードフレー ムミは花数の半辺は黒子ペレットを移在するペッ ド 匹 ろ 1 と リード 匹 3 2 と フレー ム 3 3 と か 5 な っている。 リードフレーム 3 に段素金及来を皮 刃が耳して切られ内をは均ってある。

新7回はこの従来所の放然板付別語對止形年時

ある対比形単級は日間を見切することにある。 (京明の取扱)

半時体系デベレットと放然板が地段されている 放送板が開発対比が半段の一つは、半線体は部 気を登録する有別な手段の一つは、半線体は部 (リードフレームのベッドのを含むなりの思いません。 だりますることである。 それ収集を向上する。 をければ大きいほど姿質器の形性は対すを記さる。 をければ大きいほど姿質器の形性は対すを記さる。 かり有性のみならずは異性生産がするというのの とれたものである。 したがってフレートの とれたものである。 したがってフレートの とれてはないのにはないの とれているのである。 したがってフレートの とればないのである。 したがってフレートの とればないのである。 したがってフレートの とればないのである。 したがってフレートに とればないのである。 したがってフレートに とればないのである。 ここの とればないのである。 したがってここの とればないのである。 したがってここのの とればないのである。 ここの とればないのである。 したがってここのの とればないのである。 ここの とればないのでの とればないのである。 ここの とればないの とればないのである。 ここの とればないの とればないのである。 ここの とればないのである。 ここの にないのでの にないのでの たっている。 ここの にないのでの たっている。 ここの にないのでの たっている。 ここの にないる。 ここの にないる。 ここの にないる。 ここの たっている。 ここの にっている。 ここの にってい。 ここの にっている。 ここの にっている。 ここの にっている。 ここの にっている。 ここの にっている。 ここの

すなわち不見明は、特別は30の配数に足取したように、 足の4 条子と数性医が必須されている数性医が依頼に対している数性医が依頼に対して、 半項4項 は20の内容をリードフレームの平式内容より多く したことを特別とする数無ほ付供料料は影響のは はなごについて、切り図IV-IVDに治うと大新面図を示したものである。 成席において 6 点、中間はま子ペレット 5 (以下ペレット 5 と始みする)とリードフレームペッド 7 3 1 とも回りする回り 2 、7 はペレット 5 とリードフレームリード 3 2 とも常味する金は新聞、 そして好止剤取 1 は対数を2の一番が詳化するようにトランスファ底形されている。

(食食は垢の口口に)

上記の収集例の年頃は経費では且然性を基化させる加工組立芸図をなくすることができて安定な歴 無質性が持られるが、無難的の点で十分調定できるものでなくさらに致動性の改善が設まれる。特に治療性が灰を低減し、スイッチング動作品のな面上界を抑えることにより反応を化をはかることが重要な場面となっている。

: ROOBB)

本見前の目的は、従来的の生物は全型に比し放 熱性を向上し、特に適宜熱質気を収減し、スイッ チング制作に適合した新規な構造の絶力放無板付

EETBS.

なお年後はほ私がの下位に名下面と政院板上面との間形の形で圧が立により、 また年のはほ似むの上面は対立目的の名さおよび年間はまチベレットとリードフレームとを作取するの名を目的がベレットにほれしゃすくなることがによりその公司が はめられる。 年度は毎紅年の内がは上足の氏料

祖間曜日- 39555(3)

により一定に以内には行される。

【尺明の変更例】

以下本究明の一変圧例につき居正にもとずせば 本兄明による数無板行根蓋対止形半り m r a. 优名官の外位平面のお上び社会板は、第4回およ びまら回に示すな果の半導体区室の外数平面包む よび放然板とそれぞれ等しく、また本見明に使用 されるリードフレームは半半は猛転配(ベッド型 31)を外を外も感に示すは来のリードフレーム とはば同一である。 なお気1回ないし気6日に おいて周司号で示したものはそれぞれ第一部分を あらわす。 新1回は、本見明の放無板付割品質 止影年号は公司について第4回のアードロにおう 丘大町正名である。 この実施界においてビギ申 化ほびがくにリードフレームのベッドが31と広 ーであり只存に的 (1.0~ 3.0) **となっている。 ベッドが31及び最後するベッドが31ににさま れるインナーリード部のこく一部とを見くその他 のリードボのはなはむ (0.4~ 0.8) **であり、 したがって半点は技匠器との求意はリードフレー

なっているので熱には低としての効果を出すことができ、本見明の象ましい実際をは(特許別求の免疫の異ならい実際をは(特許別求の免疫の異ないである。 第2回は本見明の他の実施所である。 前1回とは半旬は延むその表面の低い方が異なっていて、半週は菓子ペレット5と会成になっての心立工程に対象がある。 しかしながら社社効果に第1回の基準とよ2回の基礎とはは関帯である。

ムの平均の原より取くなっている。 リードブレ - ムは森泉企民走を打造加工して引られるが、あ らかじめペッド部には当する部分のは主義系の内 **身とその色の部分の肉厚とそ前足のとおりとした** 訴訟企品の具形以が使用される。 年期は菓子ペ レット5は半田界の指合町416を介して半時はほ 最高4上に取り付けられている。 また金皿紙 20 7 (アルミニウム和又に金四寸)で上記ペレット 5上の工作(店示セイ)とリードフレーム3のイ ンナーツード郎とが意思されている。 その仏紋 私紙 2 モトランスファモールド会型のキャピティ 下郎に私回したのち、上足リードフレーム3モモ - ルド型上に以口し、トランスファモールド 場点 成形される。 この時、半額はほ似ぶ4と貯然板 2 のほにも言於伝ぬ位エポキシ対止の意うが充環 and.

上記のようにこの実施的では平板は基本は リードフレームペッド取3 1 と同じであり、ペッドあ3 1 とその他のリード部は内一部は(図系金R条)よりつくられ、肉種はペッドあ3 1 が尽く

Cu - Cおよびそれらの合金を用いることができる。 ほ合のの62は一般に半回を用いるが限度、 正接着により接合すれば接合がの62を寄くこと も可能である。 又然に放送者はソードフレーム のベッドは下面に接合しても向ばな効果がほうれる。

(凡ののあ工)

第1回に示す本見明による数性配付的形別止別 年間は写真の過程性質気を制定したところ提案の もののわ 1/1 にすることができた。

DEMER (Russa) u-peratraen 8.

$$R_{\text{upper}} = R_{\text{tot}} (1 - e^{-t/T_{\bullet}})$$
[T/W]

Rail 这是可以在COUTS中间从来不同的只然 思义的政治证券工作的内部然而不可以,下。证 者の然而充在下方点。 如此所能的所统的事人。 CCX 10th call / call scc · T. 平均从在程序之数 数据之的图的问题的对象的符号。 0.600下的文字。 t - 100mscc (上式夕照) の町のRic no を据え した指生、Ric no o = 1で/W (同一条件で見れ むは約 2で/W) であった。

以上のことく沿着社社店をおさえたことにより スイッチングも名の舞のを延長することができた。 4. 密面の世界な場所

第1日ないしま3回は本見的による社会を付い を打止形半資は日本の 3つの実施的を示したもの で、それぞれの4回のN-N型におうに大新師念、 女4世ないしま6回は本見明の実施的と従来的に 類逢する監督を付納取り止影半導は祖童の外数平 面面、放然框平配回のよびリードフレーム平距回。 第7回は従来院の政然近付明覧到止影半導は経費 のN-NP (女4回を)におうに大阪正常である。

1 … 好止好心。 2 … 好 た 低 。 3 … リードフレーム 。 3 1 … リードフレーム ペッド 配 。 4 … 半 時 以 足 取 配 。 5 … 半 時 は 数 子 ペレット 。 7 … 全 最 転 応 。 6 … 社 底 伝 低 。







